

JIS Z 3198-3:2003

鉛フリーはんだ試験方法－  
第3部：広がり試験方法

訂 正 票

| 位 置           | 誤  | 正  |
|---------------|--|--|
| 裏表紙<br>英文規格名称 | Test methods for lead-free solder－<br>Part3 : Methods of spread test | Test methods for lead-free solders－<br>Part3 : Methods for spread test |

訂正票とは、規格本体以外（解説ほか）に対する正誤を表します。

平成 15 年 7 月 24 日作成